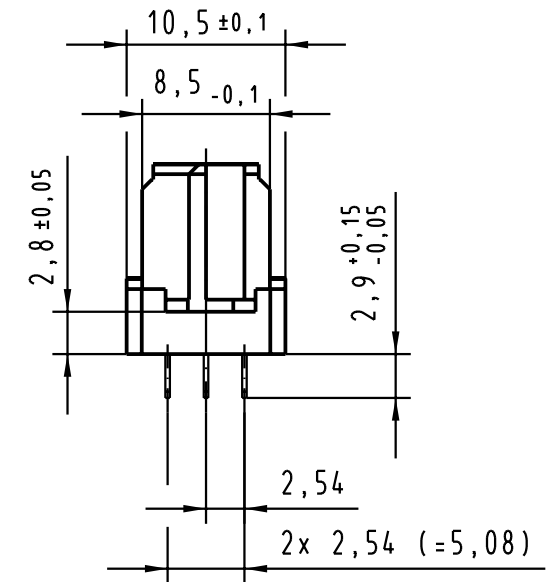
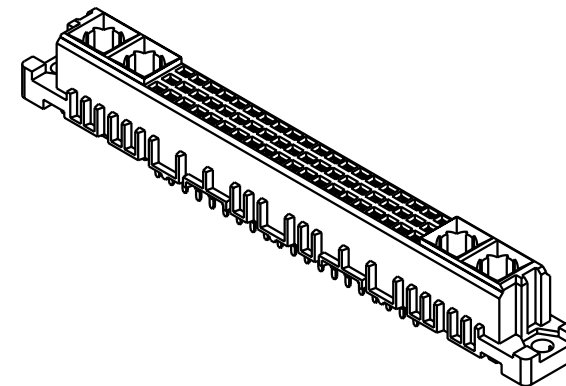


X
(Lochbild)
(board drillings)

$$\begin{array}{c} 7 \\ 2:1 \end{array}$$


1) Lochdurchmesser ist auf den jeweiligen Kontakt abzustimmen
1) Hole diameter is to be co-ordinated with the respective contact

09 03 260 <u>5</u> 864	—	min. 0,76µm (30µin) Au über/over min. 1,27µm (50µin) Ni
09 03 260 <u>4</u> 864	VG	Au über/over Ni
09 03 260 <u>7</u> 864	3	Au über/over Ni
09 03 260 <u>6</u> 864	2	Au über/over Ni
09 03 260 <u>2</u> 864	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. <i>part-No.</i>	Anforderungsstufe nach IEC <i>performance level per IEC</i>	Kontaktoberfläche <i>contact plating</i>

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3				Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances siehe / see IEC 60603-2		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 1 2 : 1	har-bus M60 flat Federleiste Einlöt 2,9 , 60 pol. har-bus M60 flat female connector solder 2,9 , 60 pol.					
			Detail.	13.02.03	HL.							
			Insp.	13.02.03	Sch.							
			Stand.									
30320			HARTING Electronics GmbH & Co. KG					TB 09 03 260 x864			Blatt/ page /	
Mod. Dat. Name			D-32339 ESPELKAMP					Sub.				